

# E1SCA18-11.0592M TR

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

## REGULATORY COMPLIANCE (Data Sheet downloaded on Jun 21, 2020)


[Click badges to download compliance docs](#)

Regulatory Compliance standards are subject to updates by governing bodies. Click the badges to download the latest compliance docs for this part number directly from Ecliptek.



## ITEM DESCRIPTION

Quartz Crystal Resonator HC49/UP Short 2 Pad Surface Mount (SMD) 3.2mm Height Metal Resistance Weld Seal 11.0592MHz  $\pm 50$ ppm at 25°C,  $\pm 100$ ppm over -40°C to +85°C 18pF Parallel Resonant

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nominal Frequency             | 11.0592MHz                                              |
| Frequency Tolerance/Stability | $\pm 50$ ppm at 25°C, $\pm 100$ ppm over -40°C to +85°C |
| Aging at 25°C                 | $\pm 5$ ppm/year Maximum                                |
| Load Capacitance              | 18pF Parallel Resonant                                  |
| Shunt Capacitance             | 7pF Maximum                                             |
| Equivalent Series Resistance  | 70 Ohms Maximum                                         |
| Mode of Operation             | AT-Cut Fundamental                                      |
| Drive Level                   | 1mWatt Maximum                                          |
| Storage Temperature Range     | -55°C to +125°C                                         |
| Insulation Resistance         | 500 Megaohms Minimum (Measured at 100Vdc)               |

## ENVIRONMENTAL & MECHANICAL SPECIFICATIONS

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| ESD Susceptibility           | MIL-STD-883, Method 3015, Class 1, HBM: 1500V |
| Fine Leak Test               | MIL-STD-883, Method 1014, Condition A         |
| Flammability                 | UL94-V0                                       |
| Gross Leak Test              | MIL-STD-883, Method 1014, Condition C         |
| Mechanical Shock             | MIL-STD-202, Method 213, Condition C          |
| Moisture Resistance          | MIL-STD-883, Method 1004                      |
| Moisture Sensitivity         | J-STD-020, MSL1                               |
| Resistance to Soldering Heat | MIL-STD-202, Method 210, Condition K          |
| Resistance to Solvents       | MIL-STD-202, Method 215                       |
| Solderability                | MIL-STD-883, Method 2003                      |
| Temperature Cycling          | MIL-STD-883, Method 1010, Condition B         |
| Vibration                    | MIL-STD-883, Method 2007, Condition A         |

E1SCA18-11.0592M TR

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

MECHANICAL DIMENSIONS (all dimensions in millimeters)



| LINE | MARKING                           |
|------|-----------------------------------|
| 1    | E11.059M<br>E=Ecliptek Designator |

Suggested Solder Pad Layout

All Dimensions in Millimeters



All Tolerances are ±0.1

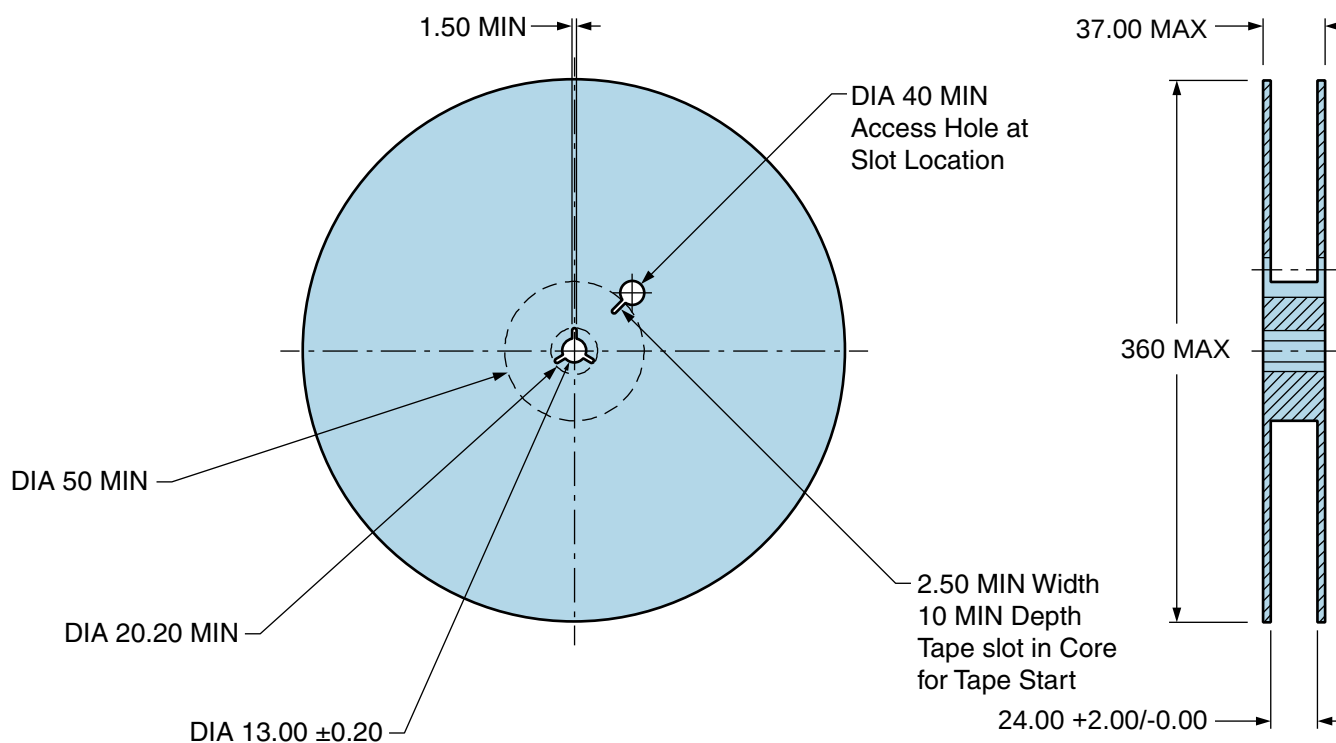
# E1SCA18-11.0592M TR

## Tape & Reel Dimensions

Quantity Per Reel: 1,000 units

All Dimensions in Millimeters

Compliant to EIA-481



E1SCA18-11.0592M TR

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

Recommended Solder Reflow Methods



High Temperature Infrared/Convection

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ts MAX to Tl (Ramp-up Rate)         | 3°C/Second Maximum                                |
| Preheat                             |                                                   |
| - Temperature Minimum (Ts MIN)      | 150°C                                             |
| - Temperature Typical (Ts TYP)      | 175°C                                             |
| - Temperature Maximum (Ts MAX)      | 200°C                                             |
| - Time (ts MIN)                     | 60 - 180 Seconds                                  |
| Ramp-up Rate (Tl to Tp)             | 3°C/Second Maximum                                |
| Time Maintained Above:              |                                                   |
| - Temperature (Tl)                  | 217°C                                             |
| - Time (tL)                         | 60 - 150 Seconds                                  |
| Peak Temperature (Tp)               | 260°C Maximum for 10 Seconds Maximum              |
| Target Peak Temperature (Tp Target) | 250°C +0/-5°C                                     |
| Time within 5°C of actual peak (tp) | 20 - 40 Seconds                                   |
| Ramp-down Rate                      | 6°C/Second Maximum                                |
| Time 25°C to Peak Temperature (t)   | 8 Minutes Maximum                                 |
| Moisture Sensitivity Level          | Level 1                                           |
| Additional Notes                    | Temperatures shown are applied to body of device. |

E1SCA18-11.0592M TR

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

Recommended Solder Reflow Methods



Low Temperature Infrared/Convection 245°C

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| TS MAX to TL (Ramp-up Rate)         | 5°C/Second Maximum                                     |
| Preheat                             |                                                        |
| - Temperature Minimum (TS MIN)      | N/A                                                    |
| - Temperature Typical (TS TYP)      | 150°C                                                  |
| - Temperature Maximum (TS MAX)      | N/A                                                    |
| - Time (ts MIN)                     | 30 - 60 Seconds                                        |
| Ramp-up Rate (TL to TP)             | 5°C/Second Maximum                                     |
| Time Maintained Above:              |                                                        |
| - Temperature (TL)                  | 150°C                                                  |
| - Time (tL)                         | 200 Seconds Maximum                                    |
| Peak Temperature (TP)               | 245°C Maximum                                          |
| Target Peak Temperature (TP Target) | 245°C Maximum 2 Times / 230°C Maximum 1 Time           |
| Time within 5°C of actual peak (tP) | 10 Seconds Maximum 2 Times / 80 Seconds Maximum 1 Time |
| Ramp-down Rate                      | 5°C/Second Maximum                                     |
| Time 25°C to Peak Temperature (t)   | N/A                                                    |
| Moisture Sensitivity Level          | Level 1                                                |
| Additional Notes                    | Temperatures shown are applied to body of device.      |

Low Temperature Manual Soldering

185°C Maximum for 10 Seconds Maximum, 2 times Maximum. (Temperatures shown are applied to body of device.)

High Temperature Manual Soldering

260°C Maximum for 5 Seconds Maximum, 2 times Maximum. (Temperatures shown are applied to body of device.)

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Ecliptek:](#)

[E1SCA18-11.0592M TR](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.